会場案内図

＜東ホール＞

会期 2017年1月18日[水]～20日[金] 10:00～18:00
20日[金]のみ17:00終了

会場 東京ビッグサイト

東7ホール出入口
東6ホール出入口
東5ホール出入口
東4ホール出入口
台湾パビリオン
ハンガリーパビリオン
韓国パビリオン
軽量材料ゾーン
製造装置ゾーン
成型・加工技術/装置ゾーン
試験・計測・シミュレーションゾーン
部品・材料ゾーン
モータ・インバータ・駆動システム ゾーン
ADAS/自動運転 ゾーン
自動車部品・車載システム ゾーン
車載半導体ゾーン
電子部品/材料ゾーン
熱対策ゾーン
EMC・ノイズ対策ゾーン
テスティング ゾーン
設計・開発ソリューション ゾーン
軽量部品・モジュール ゾーン
設計・シミュレーション ゾーン
加工技術ゾーンA
加工技術ゾーンB
測定・検査ゾーン
展示ゾーン
全周ゾーン
表面処理ゾーン
自動車部品ゾーン
VIPラウンジ
カンファレンス会場 B
カンファレンス会場 C
出展社による製品・技術セミナー 東6
出展社による製品・技術セミナー 東7
出展社による製品・技術セミナー 東4
ラウンジ
Kawasaki Ninja H2R 特別展示ブース
ローム
STマイクロエレクトロニクス
ルネサスエレクトロニクス
ソニーセミコンダクタソリューションズ
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
ソニーセミコンダクタイメージングプロダクツ
ソニーセミコンダクタ
ソニー
ソニーエレクトロニクス
ソニーモバイルコミュニケーションズ
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ
ソニーデジタルエンタテインメント
ソニーグローバルエデュケーション
ソニーフィナンシャルホールディングス
ソニーフィナンシャルエンタテインメント
ソニーフィナンシャルバンク